

【MA】確率=1/199.8 確変=100.0%(ST=50) 電サポ=ST 含 /100 回 賞球=3&1&2&3&6&12
 【GL】確率=1/89.9 確変=100.0%(ST=54) 電サポ=ST 中 /50 回 賞球=4&1&2&3&15

■潜伏確変仕様…なし

【GL】は[ラスト4回潜伏]タイプ

■保留メモリー…8個

※通常時エイトメモリーシステム搭載

■保留消化…入賞順消化

■ラウンド変動…あり

■小当り…あり

■特賞…右打ち

【MAX 出玉】

【MA】(12 個 /7C)

- ・(J)実 4R… 308 個
- ・(実)5R… 385 個
- ・J実 8R… 616 個
- ・J実 12R… 924 個
- ・(J)16R…1,232 個

【GL】(15 個 /9C)

- ・(J) 2R… 252 個
- ・ 3R… 378 個
- ・ J4R… 504 個
- ・ J8R…1,008 個
- ・(J)16R…2,016 個

■遊技盤の仕様■

<木ベニア盤>

【参考修正ゲージ】

<参考盤面傾斜= 分 厘>

【設置確認項目】(新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】(部品)

- | | |
|--|--|
| <p>A : 製造番号・番号票の点検
 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p>B : 主基板等の点検
 4:主基板のケース異常・開封
 5:主基板の形状異常・異物
 6:払出基板のケース異常・開封
 7:払出基板の形状異常・異物
 8:ロムの形状・装着異常</p> <p>C : 形状異常・異物の点検
 9:周辺基板・10:中継端子板
 11:外部端子板・13:コネクタ
 12:ユニット接続端子板・14:配線
 15:裏バック・16:遊技くぎ及び風車
 17:上下皿</p> | <p>D : 発射装置の点検 (確認)
 18:タッチセンサー作動確認
 19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p>E : 遊技基本動作の点検 (確認)
 21:入賞賞球数・22:最大入賞数
 23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p>F : その他の点検
 25:全ての接続箇所点検
 26:スピーカーの作動確認
 27:各種ランプの点灯確認</p> |
|--|--|